

桃園市立中壢商業高級中等學校 112 學年度

「雷雕與 3D 列印實作營(6/1)」家長同意書

- 一、目的：介紹雷射雕刻與 3D 列印的相關知識，結合文創設計、新興科技，讓高中學生透過營隊特色課程，體驗雷射雕刻與 3D 列印之創意實作。
- 二、辦理單位：桃園市立中壢高商。
- 三、營隊上課時間：113 年 6 月 1 日(六) 8：30~16：30。
- 四、營隊上課地點：桃園市立中壢高商-志道大樓七樓多元智能教室、自造者教室。
- 五、參加對象及錄取人數：112 學年度桃園市高中生，共錄取 22 名。
- 六、報名方式採網路報名，報名連結如下：(營隊課程表請參閱報名連結)
報名連結：<https://reurl.cc/1vmmO8>
報名截止時間：113 年 5 月 20 日(一)中午 12 點。
- 七、注意事項：
 1. 活動期間，若遇颱風、地震等天災，依當地市政府人事行政局公布是否上課規定，決定活動是否延期或取消(屆時另行公告)。
 2. 經錄取但臨時無法參加者，請於 113 年 5 月 24 日(五)中午前電話告知。
聯絡電話：03-4929871#1212 或 1210。
 3. 全程參與營隊課程者，課程結束後將發給營隊參與證書。

家長同意書回條

本人子弟姓名 _____ 就讀 _____ 市 _____ 區 _____ 學校 _____ 年級

本人將督促子弟依營隊課程時間，準時到課參加，並遵守營隊相關規定。

此 致 桃園市立中壢商業高級中等學校 教務處

學生簽名： _____ 學生手機： _____

家長簽名： _____ 家長手機： _____

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

